

$$q_i = \sum_{k=1}^3 \pi_{ik} j_k - \sum_{k=1}^3 \chi_{ik} \frac{\partial T}{\partial x_k},$$

где j_i , q_i , $\partial T / \partial x_k$, E'_k — компоненты векторов плотности тока, плотности потока тепла, град. темп-ры и обобщённого электрич. поля ($E' = E + V\mu/e$, где μ — хим. потенциал для носителей заряда); π_{ik} , χ_{ik} , π_{ik} , χ_{ik} — компоненты тензоров электропроводности, термодс., Пельтье, теплопроводности. При $j=0$ и $V\bar{T}=0$ имеет место эффект Зеебека $E'_i = \Sigma_{ik} \partial T / \partial x_k$. При $V\bar{T}=0$, $q_i = \Sigma_{ik} j_k$ — эффект Пельтье.

Большинство полупроводников в отсутствие магн. поля термоэлектрически изотропны, т. е. тензоры σ_{ik} и др.— скалярные величины. Для них эффекты Пельтье и Зеебека можно наблюдать только в электрич. цепях, составленных из разнородных материалов.

В термоэлектрически анизотропных материалах (напр., Bi, ZnS) можно наблюдать поперечные эффекты Зеебека и Пельтье, если направления приложенного градиента темп-ры или тока j не совпадают с гл. осями тензоров χ_{ik} , π_{ik} . В прямоугольной пластинке размерами l_x , l_y , l_z возникают разность потенциалов между боковыми гранями $U_y = \alpha_{yx} \Delta T_{x,y} / l_x$ или поперечный перепад темп-ры $\Delta T_y = \pi_{yx} J_x / \chi_{yy} l_z$. Изменения тензоров χ_{ik} и π_{ik} в магн. поле приводят к продольным и поперечным термогальваномагнитным явлениям.

Т. я. лежат в основе разл. техн. устройств. Термоэлементы применяются для непосредств. превращения тепловой энергии в электрическую, а также для «перекачки тепла и холода». Согласно теории Иоффе, эффективность термо-генерирующего и охлаждающего термоэлементов определяется параметром

$$Z = \left[\frac{|\alpha_p| + |\alpha_n|}{(\chi_p/\sigma_p)^{1/2} + (\chi_p\sigma_p)^{1/2}} \right]^2,$$

где индексы n и p относятся соответственно к ветвям с электронной и дырочной проводимостью. Если $\chi_p \approx \chi_n$ и $\sigma_n = \sigma_p$, то $Z = \alpha^2 \sigma / \chi$. Для лизелектриков и для металлов Z мало, а достигает макс. значения в легиров. полупроводниках с концентрацией носителей $n \sim 10^{19} - 10^{20} \text{ см}^{-3}$.

Лит.: Аксель А. И., Введение в теорию полупроводников, 2 изд., М., 1978; Зеегер К., Физика полупроводников, пер. с англ., М., 1977; Аскеров Б. И., Электронные явления переноса в полупроводниках, М., 1985.

З. М. Дащевский.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР — устройство для непосредств. преобразования тепловой энергии в электрическую на основе Зеебека эффекта. В состав Т. г. входят термобатареи, набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединённых последовательно или параллельно. Идея использования полупроводниковых термоэлементов вместо металлич. термопар принадлежит А. Ф. Иоффе (СССР).

Различают Т. г. низко-, средне- и высокотемпературные (диапазоны темп-р 20—300, 300—600, 600—1000 °C соответственно); в качестве материалов термоэлементов применяются твёрдые растворы на основе халькогенидов элементов V группы, IV группы периодич. системы элементов и твёрдые растворы Si—Ge (см. Полупроводниковые материалы). По типу используемого источника тепла Т. г. делятся на изотопные (наиб. распространены), солнечные, на органическом и жидком топливе и др. (см. также Солнечная батарея). Условия работы Т. г. при повыш. темп-рах требуют применения противокоррозийной и антисублимаци. защиты термоэлементов, введения прослоек, снижающих хим. взаимодействие полупроводниковых материалов с коммутац. перемычками и согласующих их по термич. расширению. Наличие щунтирующих тепловой поток покрытий, создающих дополнит. термич. сопротивление, приводит к снижению кпд преобразования энергии, к-рый для лучших Т. г. достигает 15%. Мощность разл. Т. г. от неск. мкВт до неск. сотен кВт.

Осн. преимущества Т. г. (по сравнению, напр., с турбогенератором) — отсутствие движущихся частей, высокая надёжность, большой срок службы (до 25 лет), способ-

ность работать в широком диапазоне темп-р, автономность. Т. г. применяют в качестве осн. и вспомогат. источников электропитания удалённых и труднодоступных потребителей электрич. энергии (автоматич. маяков, навигац. буйв, метеорологич. станций, активных регрансляторов космич. аппаратов, станций антикоррозионной защиты газо- и нефтепроводов и т. д.).

Н. В. Коломоец.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО — устройство для переноса тепловой энергии от теплоотдатчика с низкой темп-рой к теплоприёмнику с высокой темп-рой, действие к-рого основано на Пельтье-эффекте (см. также Термоэлектрические явления). Осн. функциональный узел Т. о. у. — термоэлектрич. батарея, набранная из термоэлементов, электрически соединённых между собой. При прохождении электрич. тока (от внеш. источника) через термоэлемент возникает разность темп-р горячего и холодного спаев термоэлемента; при этом на холодном спае тепло из охлаждаемого вещества поглощается и передаётся горячему спаю и далее в окружающую среду. Одноврем. в цепи термоэлемента выделяется тепло, к-рое передаётся холодному спаю путём теплопроводности.

Т. о. у. характеризуются эффективностью охлаждения $Z = \alpha^2 \sigma / \lambda$, где α — термоэлектрич. коэф., σ и λ — уд. электрич. и теплопроводности соответственно. Параметр Z — ф-ция темп-ры и концентрации носителей заряда, причём для каждой заданной темп-ры существует оптим. значение концентрации, при к-рой величина Z максимальна. Макс. снижение темп-ры связано с величиной эффективности выражением $\Delta T_{\max} = (1/2) Z T_x^2$, где T_x — темп-ра холодного спая термоэлемента. Совр. Т. о. у. обеспечивают снижение темп-ры от +20 до —200 °C; их холодоизвлечительность, как правило, не более 100 Вт.

При изготовлении Т. о. у. обычно используют полупроводниковые материалы, преим. халькогениды висмута и сурьмы. Такие соединения являются узкозонными полупроводниками с высокой подвижностью носителей заряда, для к-рых характерно к тому же увеличение термодс. в умеренных магн. полях (до 1 Тл). Противокоррозионная и антисублимация защиты термоэлементов в Т. о. у. осуществляется путём заливки термобатарей эпоксидными компаундами.

Т. о. у. отличаются простотой управления, возможностью тонкого регулирования темп-ры, бесшумностью, высокой надёжностью работы; имеют практически безграничный срок службы. Осн. недостаток Т. о. у. — малая эффективность (до 10^{-2} К^{-1}). Т. о. у. применяются для охлаждения и терmostатирования термочувствит. элементов радиоэлектронной и оптич. аппаратуры, а также в бытовых и транспортных холодильниках, термостатах, медико-биол. приборах (напр., криозондах) и т. д.

Н. В. Коломоец.

ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ — испускание электронов нагретыми телами (эмиттерами) в вакуум или др. среду. Выйти из тела могут только те электроны, энергия к-рых больше энергии покоящегося вне эмиттера электрона (см. Работа выхода). Число таких электронов (обычно это электроны с энергиями $\geq 1 \text{ эВ}$ относительно ферми уровня в эмиттере) в условиях термодинамич. равновесия в соответствии с Ферми—Дирака распределением ничтожно мало при темп-рах $T \approx 300 \text{ K}$ и экспоненциально растёт с T . Поэтому ток Т. э. заметен только для нагретых тел. Вылет электронов приводит к охлаждению эмиттера. При отсутствии «отсасывающего» электрич. поля (или при малой его величине) вылетевшие электроны образуют вблизи поверхности эмиттера отрицательный пространств. заряд, ограничивающий ток Т. э.

Основные соотношения. При малых напряжениях V между эмиттером и анодом плотность тока моноэнергетич. электронов описывается известной ф-лой (закон трёх вторых) $j \sim V^{3/2}$ (см. Ленгмюра формула); учёт разброса скоростей электронов, преодолевающих созданный пространств. зарядом потенц. барьера, значительно усложняет ф-лу, но характер зависимости $j(V)$ не изменяется; при увеличении V пространств. заряд рассасывается и ток достигает насыщения j_0 , а при дальнейшем росте V ток слабо растёт